



### 一、概述

STS4054 是恒流/恒压座充充电器芯片，主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻，其内部为 MOSFET 结构，因此无需外接反向二极管。

STS4054 在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在 4.2V，充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的 1/10 时，STS4054 自动终止充电过程。当输入电压移开之后，STS4054 自动进入低电流模式，从电池吸取少于 2uA 的电流。当 STS4054 进入待机模式时，供电电流小于 25uA。

STS4054 还可以监控充电电流，具有电压检测、自动循环充电的特性，并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态。

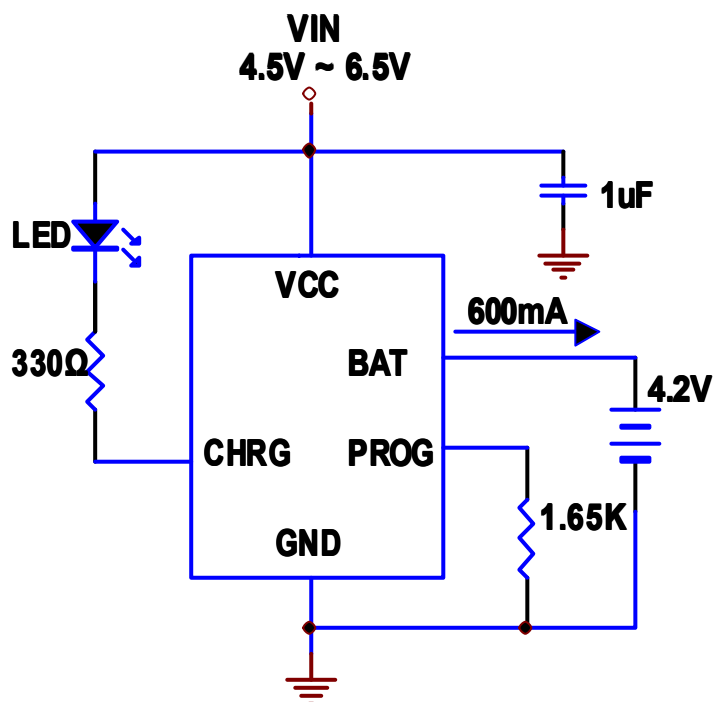
### 二、特性

- 可达 800mA 的可编程充电电流
- 无需外接 MOSFET、检测电阻、反向二极管
- 恒流/恒压模式操作，具有热保护功能
- 可通过 USB 端口为锂电池充电
- 具有 1%精度的预设充电电压
- 待机模式下电流为 20uA
- 2.9V 涓流充电电压
- 软启动限制了浪涌电流
- 采用 SOT23-5 封装

1

2

3

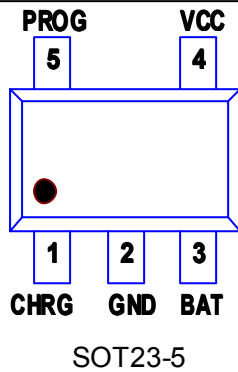




1

2

3



符号	名称	功能说明
1	CHRG	充电指示端
2	GND	地
3	BAT	充电电流输出端
4	VCC	电源端
5	PROG	充电电流端

## 六、绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
输入电源电压	$V_{CC}$	7	V
PROG 电压	$V_{PROG}$	$V_{CC}+0.3$	V
BAT 电压	$V_{BAT}$	7	V
CHRG 电压	$V_{CHRG}$	7	V
BAT 短路		Continuous	
热阻	$\theta_{JA}$	250	$^{\circ}C/W$
BAT 电流	$I_{BAT}$	800	mA
PROG 电流	$I_{PROG}$	800	$\mu A$
最高结温	$T_J$	125	$^{\circ}C$
储藏温度	$T_S$	-65 to +125	$^{\circ}C$
焊接温度 (不超过 10 秒)		300	$^{\circ}C$

## 七、电气特性 ( $V_{IN}=5V$ ; $T_J=25^{\circ}C$ , 除非另有说明)



符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>CC</sub>	输入电源电压		4.25		6	V
I <sub>CC</sub>	输入电源电流	充电模式 <sup>(3)</sup> , R <sub>PROG</sub> =10K		110	500	μA
		待机模式 (充电终止)		70		μA
		关断模式 (R <sub>PROG</sub> 未连接, V <sub>CC</sub> < V <sub>BAT</sub> , V <sub>CC</sub> < V <sub>UV</sub> )		20	40	μA
V <sub>FLOAT</sub>	可调输出 (浮充) 电压	I <sub>BAT</sub> =30 mA, I <sub>CHRG</sub> =5 mA	4.20	4.25	4.30	V
I <sub>BAT</sub>	BAT 端电流	R <sub>PROG</sub> = 10k, 电流模式	90	110	130	mA
		R <sub>PROG</sub> = 2k, 电流模式		500		mA
		V <sub>BAT</sub> =4.2V, 待机模式	0	+/-1	+/-5	μA
		关断模式, R <sub>PROG</sub> 未连接		+/-0.5	+/-5	μA
		休眠模式, V <sub>CC</sub> =0V		+/-1	+/-5	μA
I <sub>TRIKL</sub>	涓流充电电流	V <sub>BAT</sub> < V <sub>TRIKL</sub> , R <sub>PROG</sub> = 10k		10		mA
V <sub>TRIKL</sub>	涓流充电阈值电压	R <sub>PROG</sub> = 10k, V <sub>BAT</sub> Rising	2.8	2.9	3.0	V
V <sub>UV</sub>	V <sub>CC</sub> 欠压锁定阈值			3.4		V
V <sub>UVHYS</sub>	V <sub>CC</sub> 欠压锁定滞后	From V <sub>CC</sub> Low to High		100		V
V <sub>MSD</sub>	手动关断阈值电压	PROG Pin 上升		1.25		V
		PROG Pin 下降		1.2		V
V <sub>ASD</sub>	V <sub>CC</sub> -V <sub>BAT</sub> 阈值电压	V <sub>CC</sub> 从低到高		100		mV
		V <sub>CC</sub> 从高到低		30		mV
I <sub>TERM</sub>	C/10Z 终止电流阈值	R <sub>PROG</sub> = 10k <sup>(4)</sup>		0.1		mA/mA
		R <sub>PROG</sub> = 2k		0.1		mA/mA
V <sub>PROG</sub>	PROG 端电压	R <sub>PROG</sub> = 10k, 电流模式	0.9	1.03	1.1	V
I <sub>CHRG</sub>	CHRG 端弱下拉电流	V <sub>CHRG</sub> = 3V		15		μA
V <sub>CHRG</sub>	CHRG 端输出低电压	I <sub>CHRG</sub> = 5mA		0.6		V
ΔV <sub>RECHRG</sub>	电池阈值电压	V <sub>FLOAT</sub> - V <sub>RECHRG</sub>		100		mV
T <sub>LIM</sub>	热保护温度			120		°C
t <sub>SS</sub>	软启动时间	I <sub>BAT</sub> = 0 to 1000V/R <sub>PROG</sub>		100		μs
t <sub>RECHRG</sub>	再充电比较器过滤时间	V <sub>BAT</sub> High to Low		1		ms
t <sub>TERM</sub>	终止比较器过滤时间	I <sub>BAT</sub> Falling Below I <sub>CHG</sub> /10		1000		μs
I <sub>PROG</sub>	PROG 端上拉电流			1		μA

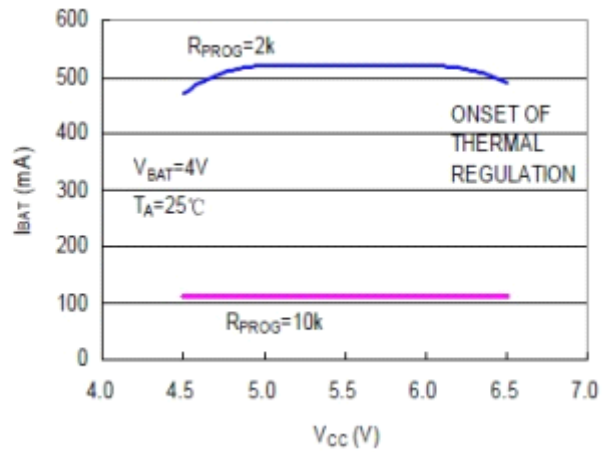
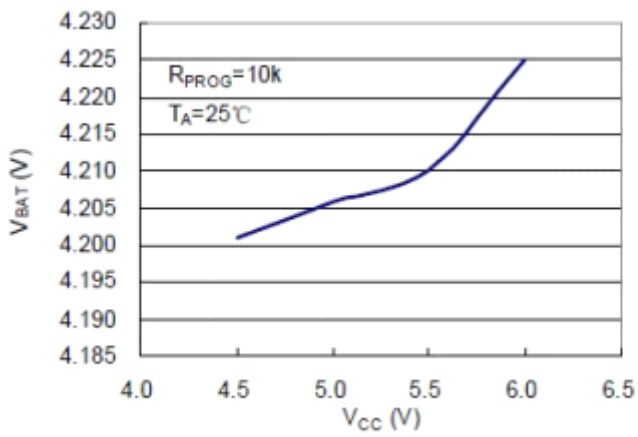
注:

- 1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
- 2、超出器件工作参数极限, 不保证其正常功能。
- 3、电源电流包括 PROG 端电流 (大约 100μA), 不包括通过 BAT 端传输到电池的其他电流 (大约 100μA)。
- 4、充电终止电流一般是设定充电电流的 0.1 倍。

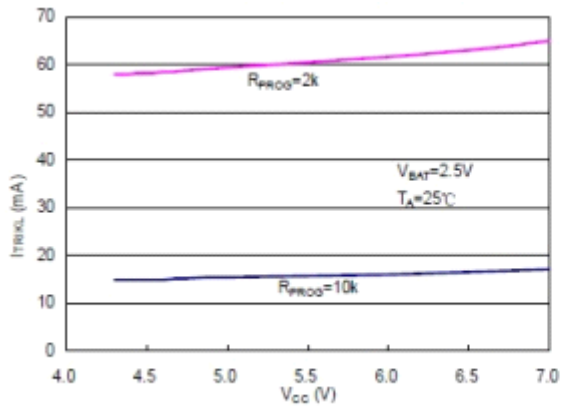
## 八、 波形图

浮动电压 VS 电源电压

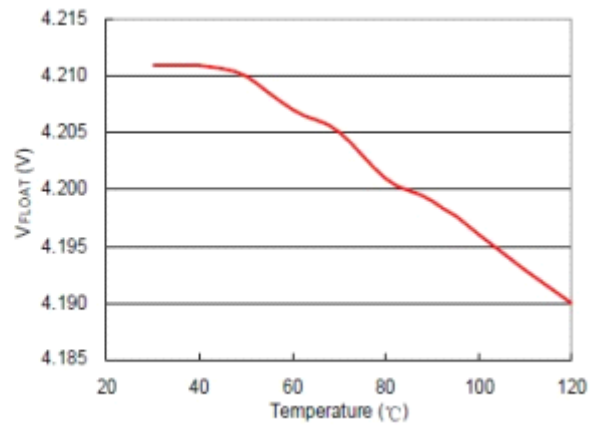
充电电流 VS 电源电压



涓流充电电流 VS 电源电压



浮动电压 VS 温度



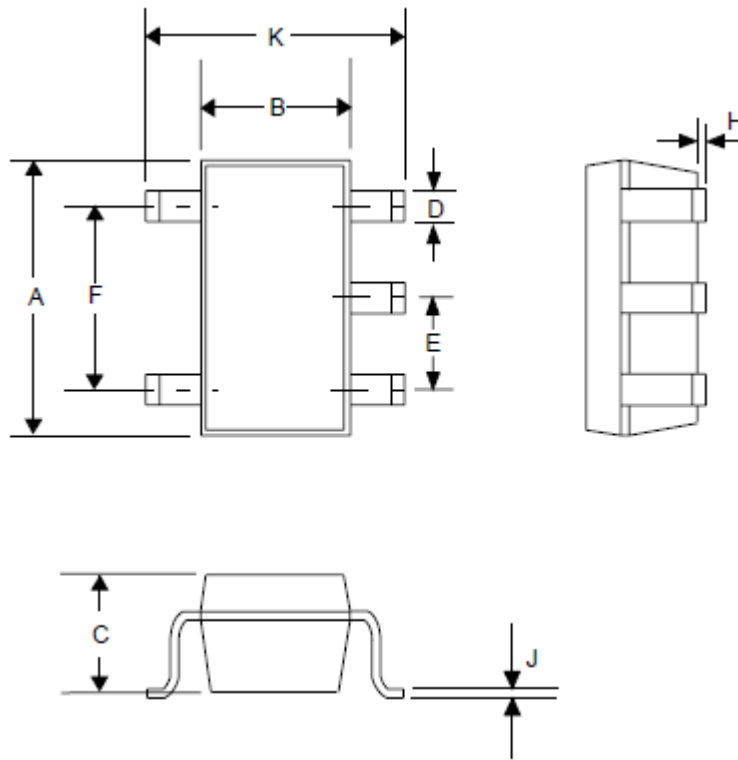
## 九、 封装尺寸图

SOT23-5



# STS4054

## DC 恒流充电 IC



规格				
尺寸	英寸		毫米	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.110	0.120	2.80	3.05
B	0.059	0.070	1.50	1.75
C	0.036	0.051	0.90	1.30
D	0.014	0.020	0.35	0.50
E	—	0.037	—	0.95
F	—	0.075	—	1.90
H	—	0.006	—	0.15
J	0.0035	0.008	0.090	0.20
K	0.102	0.118	2.60	3.00